

Supplier Search Program RFI Form

<日本語/Japanese>

<English>

参加目的	Purpose
AI時代の到来にあたり今後ますます発展・向上する半導体製造装置を実現するために必要なテクノロジーを提供できる企業様を探す為。	Purpose is to find the good potential suppliers who can support Lam Research to achieve more complicated and more advanced semiconductor manufacturing equipment in the AI era with their own technology.
提案希望 その1	#1 Subscription Requirements
タイトル： 特別な材料	Title : Special materials
内容：将来の半導体製造装置を実現するために有用と思われる材料があればご紹介ください。例えば、金属、セラミック、プラスチック、等の材料で高熱伝導、低熱伝導、耐腐食性、等々の特殊で、将来ますます発展する半導体製造装置に不可欠だと思われる特性の材料をお持ちであれば是非ご紹介いただきたいです。	Detail : We would like to hear from any material, including metal, ceramic, plastic, etc, which may be critical and/or important for achieving the future semiconductor manufacturing equipment.
提案希望 その2	#2 Subscription Requirements
タイトル： 特別な加工技術	Title : Special fabrication technology
内容：将来の半導体製造装置を実現するために有用と思われる加工技術があればご紹介ください。例えば、超精密加工、接着加工、表面処理加工、等々の特殊で、将来ますます発展する半導体製造装置に不可欠だと思われる加工技術をお持ちであれば是非ご紹介いただきたいです。	Detail : We would like to hear from any fabrication technology, including precision machining, bonding, surface treatment, etc which may be critical and/or important for achieving the future semiconductor manufacturing equipment.
提案希望 その3	#3 Subscription Requirements
タイトル： 特殊なコンポーネント等	Title : Special component
内容：材料・加工に限らず将来の半導体製造装置を実現するために有用と思われる製品があればご紹介ください。例えば、チップ、コンポーネント、ロボット、等々なんでも結構で、将来ますます発展する半導体製造装置に不可欠だと思われる機能をお持ちの製品があれば是非ご紹介いただきたいです。	Detail : We would like to hear from any component, including chip, component, robot, etc, which may be critical and/or important for achieving the future semiconductor manufacturing equipment.

※提案希望項目は追加して頂いて構いません